

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ 04037
วันที่ 23 มิ.ย. 2564
เวลา 19.59 น.



หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ 4bb
รับที่ 22 มิ.ย. 2564
เวลา 11.00 น.

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๒.๓/๐๖๕๖๐

๑ ถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP International Secretariat - UMAP IS) แจ้งว่า Kansai University ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours program โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ SDGs และสาขาอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ การทำกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความอนุเคราะห์ที่สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการให้แก่นักศึกษาในสังกัดทราบ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-content> หรือ <https://kuiige.wixsite.com/umapcoil/2021-online-program> และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <https://bit.ly/3gBtqlu> ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chontichaohec@gmail.com ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๘๘๙ ๐๒๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันด้วย จะขอบคุณยิ่ง

กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0297
รับที่
วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:30

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
จิตรพร

กองการต่างประเทศ
กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๖๓ (ชลธิชา)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐



UMAP COIL
Honours program



ใบสมัครเข้าร่วม
โครงการ

② เรียน อธิการบดี

ด้วย สำนักงานเลขาธิการโครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP International Secretariat - UMAP IS) แห่ง Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours program ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ SDGs และสาขาอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ การทำกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-contents> หรือ <http://kuiige.wixsite.com/umapcoil/2021-online-program> และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <http://bit.ly/3gBtqlu> และจัดส่งใบสมัครได้โดยตรงไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chontichaohec@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์คณะ/วิทยาลัย ผ่านระบบ E-Doc เว็บไซต์กองพัฒนาภาษาฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook Page: NU International Scholarships ต่อไป

อุจน์
23 มิ.ย. 64


23 มิ.ย. 64

③ แฉวตม 2/01/ทตลล

LS M
24.06.64

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



0531



University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

COIL - Honours Program 2021



For additional information or support, please email umap-is@umap.org

Completed application and additional documents must be submitted to Ms. Chonticha Prathumtong - UMAP Thailand at chontichaohec@gmail.com by July 1, 2021

Student Applicant Information

Full Name: _____
First *Family*

Email _____

Home Institution Name _____
e.g. University of the Sea

Location of Home Institution _____
City *Country*

Home Institution Contact Person and Email _____
Name *Email*

Have you previously participated in UMAP programs? YES NO

Have you previously participated in any international education program? YES NO

Education

Please include an up-to-date (must be dated 2021) unofficial transcript in your application. It is acceptable to take a screenshot of your student account online, or a photo of a printout.

Major/Discipline (*e.g. political science*)

Current Year of Study (*e.g. 3rd*)

Expected year of graduation (*e.g. 2022*)

English Language Proficiency

English language proficiency requirements for the UMAP COIL 2021 program are **CEFR B2** or equivalent determined at the discretion of the admission committee). Please provide information on your English language proficiency. **If English is your first language (e.g. native-language), please check the box below -- you do not need to provide proficiency test scores.**

Test Name
(e.g.) IELTS: _____

Score _____

Date of test
(approx.) _____

Please check here if English is your first-language OR the primarily language of instruction at your home institution.

Statement of Purpose (300-500 words)

Please provide a Statement of Purpose (paragraph format) that justifies your intention for participating in the UMAP COIL Honors Program 2021. It should include:

- a) A brief self-introduction, including any previous international education experience;
- b) Your motivation for taking this course, your interest in the content/context, and what you hope to learn.

Additional Documents

Please indicate that you have included the following required additional documents:

Unofficial transcript	YES	NO
Other _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Disclaimer and Signature

A) I certify that my answers are true and complete to the best of my knowledge. If this application leads to enrolment in the UMAP COIL Honours 2021 Program, I understand that false or misleading information in my application may result in my de-registration from the program.

B) It is expressly agreed that the members of the UMAP IS, National Secretariat's and the member institutions responsible for the UMAP COIL 2021 program, their legal representatives, directors and employees, and their agents, officers and services, shall not be liable for any loss, injury or damage of any kind whatsoever suffered directly or indirectly by the person, possession or property of any applicant or other person during or in connection with the UMAP COIL 2021 program or any other activities of or associated with UMAP for any reason whatsoever no matter howsoever caused.

C) By submitting your application, you are agreeing to receive email communications from UMAP representatives or their designates regarding your application status and/or information.

Signature: _____ Date: _____